06 Электрические свойства фотодиодов на основе *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/*N*-GaAIAsSb гетеропереходов

© М. Ahmetoglu(Afrailov), G. Kaynak, И.А. Андреев, Е.В. Куницына, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев

Department of Physics, Uludag University, 16059, Gorukle, Bursa, Turkey Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: igor@iropt9.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 23 апреля 2008 г.

Проведено исследование электрических характеристик фотодиодов на основе *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/*N*-GaAlAsSb гетеропереходов. Изучены механизмы протекания тока в гетероструктурах при различных температурах. Сравнение экспериментальных и теоретических результатов показало, что при низких температурах (T < 150 K) как для прямого, так и для обратного тока преобладает туннельный механизм протекания. Величина туннельного тока становится определяющей при напряженности электрического поля *p*-*n* перехода не менее 10⁵ V/ст и есть следствие малой ширины запрещенной зоны исследуемых материалов и малых эффективных масс электронов и дырок.

PACS: 73.40.Kp, 85.60.Dw

Гетероструктуры на основе твердых растворов GaInAsSb широко используются для создания оптоэлектронных приборов (как излучателей, так и фотоприемников) в спектральном диапазоне $2-5\mu$ m. Такие приборы являются важными компонентами оптических систем связи на основе флюоридных и халькогенидных стекол, а также систем экологического мониторинга [1], поскольку полосы поглощения ряда вредных промышленных газов и загрязнений лежат в данном спектральном диапазоне [2].

Главные области применения фотодиодов связаны с диодно-лазерной спектроскопией, с анализом газовых сред, продуктов питания и биологических объектов, с лазерной дальнометрией и локацией. Все эти применения резко отличаются по сути построения аппаратуры регистрации излучения (лазеры, светодиоды, естественное излучение объектов). Из

67

этого следует, что требуются фотоприемники с различными параметрами и характеристиками. Так, в системах дальнометрии и локации основным параметром является быстродействие и шумовые характеристики фотодиода, а в системах газового анализа потребуется большая площадь фотоприемной площадки и высокая обнаружительная способность. Высокая обнаружительная способность фотодиодов в широком диапазоне частот в основном определяется величиной темновых токов.

В данной работе представлены результаты исследования электрических свойств *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/*N*-GaAlAsSb фотодиодных гетероструктур при различных температурах с целью выяснения механизмов токопереноса в них, с задачей реализовать фотодиоды для спектрального диапазона $1.5-3.0\,\mu\text{m}$ с низким уровнем обратных темновых токов, пригодных для создания аппаратуры различного назначения [3,4].

Гетероструктуры GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb [5,6] были выращены методом жидкофазной эпитаксии на нелегированных подложках GaSb (100) с концентрацией носителей $p = (2-5) \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Узкозонный активный слой *p*-Ga_{0.78}In_{0.22}As_{0.18}Sb_{0.82} ($E_g = 0.53 \text{ eV}$, T = 300 K), также как и широкозонный слой *N*-Ga_{0.66}Al_{0.34}As_{0.025}Sb_{0.975} ($E_g = 1.1 \text{ eV}$, T = 300 K) легировался теллуром Те до концентрации $p = (1-8) \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ и $N = (1-3) \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, соответственно. Эпитаксиальные слои были изопериодны с подложкой GaSb, рассогласование параметра решетки $\Delta a/a < 10^{-3}$.

На основе полученных гетероструктур методом стандартной фотолитографии создавались меза-диоды с диаметром чувствительной площадки $300-500\,\mu$ m. Исследование вольт-амперных характеристик проводилось при помощи измерителя Keithley 2400, а вольт-емкостных характеристик осуществлялось C-V-анализитором KEITHLEY 590/1M. Для изучения электрических характеристик при различных температурах использовался криостат Janis CCS-150, позволяющий выполнить измерения в диапазоне температур 10 К-360 К. Данные измерений собирались через стандартный интерфейс IEEE-488, обрабатывались и записывались в память компьютера автоматически.

Были проведены исследования вольт-фарадных и вольт-амперных характеристик *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/*N*-GaAlAsSb гетероструктур при различных температурах. Измеренные вольт-фарадные (C-V) характеристики удовлетворительно описываются зависимостью $C^{-2} \sim V$, типичной для резкого гетероперехода. Слой объемного заряда (обедненная область) сосредоточен, в основном, в узкозонной активной области, и



Рис. 1. *а* — вольт-амперная характеристика фотодиодной *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/ *N*-GaAlAsSb гетероструктуры при прямом смещении. Температура, *T*, K: 1 - 357, 2 - 326, 3 - 300, 4 - 214, 5 - 186, 6 - 156, 7 - 80. b -коэффициент неидеальности β в зависимости от температуры.

его ширина составляет, по нашим оценкам, $W_0 = (2-5) \cdot 10^{-5}$ сm без смещения. Вычисления концентрации носителей в активной области дают величину $-(2-6) \cdot 10^{15}$ cm⁻³.

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) были исследованы в диапазоне температур от 80 К до 360 К. Анализ прямых ветвей ВАХ (рис. 1, a) показал, что для p-GaSb/p-GaIn_{0.22}AsSb/N-GaAl_{0.34}AsSb гетероструктуры ток через переход как функция приложенного напряжения описывается следующим выражением:

$$I = I_0 \exp(eV/\beta kT),\tag{1}$$

где e — заряд электрона, V — напряжение на диоде, k — постоянная Больцмана, T — температура, β — коэффициент неидеальности.



Коэффициент неидеальности β возрастает с уменьшением температуры: от $\beta = 1.1$ в диапазоне температур T = 360-300 К до $\beta = 4.9$ при T = 80 К (см. рис. 1, b). В температурных диапазонах от 360 до 230 К и от 230 до 160 К протекание тока определяется различными механизмами — диффузионным и рекомбинационным, соответственно. При низких температурах ($T \le 150$ К) становится существенным вклад туннельного тока. Это подтверждается слабой зависимостью прямого тока от температуры в данном температурном диапазоне.

На рис. 2, *а* представлены обратные ветви вольт-амперных характеристик при различных температурах. В температурном диапазоне T = 230-360 К и при напряжениях V = -(1-4) V, обратный темновой ток определяется генерацией носителей в обедненной области и может быть представлен зависимостью:

$$I = \frac{en_i WA}{\tau_{\text{eff}}},\tag{2}$$

где n_i — собственная концентрация носителей для твердого раствора GaIn_{0.22}AsSb, W — ширина слоя объемного заряда при заданном



Рис. 2. *а* — вольт-амперная характеристика фотодиодной *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/ *N*-GaAlAsSb гетероструктуры при обратном смещении. Температура, *T*, K: *I* — 357, *2* — 326, *3* — 300, *4* — 214, *5* — 186, *6* — 156, *7* — 80. *b* — зависимость обратного темнового тока от приведенной температуры. Обратное смещение, *V*: *I* — 2, *2* — 1, *3* — 0.5, *4* — зависимость генерационнорекомбинационного тока от приведенной температуры $I \sim T^{3/2} \exp(-E_g/2kT)$.

напряжении, A — площадь гетероструктуры, $\tau_{\rm eff}$ — эффективное время жизни носителей. Эффективное время жизни носителей, оцененное по величинам темнового тока, составило $\tau_{\rm eff} = (6-9) \cdot 10^{-8}$ s.

На рис. 2, *b* показана зависимость обратного темнового тока от величины $10^3/T$ при различных напряжениях смещения. Определенная из данной зависимости в диапазоне температур T = 230-360 К и при V = -1 V энергия активации составила $E_A = 0.26 \pm 0.02$ eV, что близко к половине ширины запрещенной зоны узкозонного твердого раствора GaInAsSb в активной области гетероструктуры. Полученное



значение энергии активации является доказательством определяющей роли генерационного механизма протекания темнового тока. Теоретическая [7] температурная зависимость генерационно-рекомбинационного (GR) темнового тока также представлена на рис. 2, *b*. Видно, что экспериментальные данные согласуются с GR зависимостью, которую можно представить выражением:

$$I \sim T^{3/2} \exp(-E_g/2kT).$$
 (3)

Здесь E_g — ширина запрещенной зоны и T — абсолютная температура, соответственно.

Отклонение экспериментальной зависимости от теоретической обусловлено возрастающим влиянием туннельной компоненты темнового тока. Эта компонента тока слабее зависит от температуры и имеет решающее влияние в прямозонных узкозонных материалах при низких



Рис. 3. Зависимость обратного темнового тока от приведенной величины максимальной напряженности электрического поля гетероперехода. Температура, *T*, K: *1* — 357, *2* — 342, *3* — 326, *4* — 314, *5* — 300, *6* — 214, *7* — 80.

температурах или при больших обратных смещениях [8]. Наши оценки показывают, что при температурах, близких к комнатной, преобладание туннельного механизма происходит при обратных смещениях V > 5 V, а при низких температурах во всем диапазоне обратных смещений. Данный вывод подтверждается слабой температурной зависимостью тока при обратных смещениях V > 5 V.

Для дальнейшего подтверждения туннельной модели токопереноса, вольт-амперные характеристики образцов были использованы для получения зависимости тока от обратной величины напряженности максимального значения электрического поля в гетеропереходе $(1/E_m)$ при фиксированных значениях E_g , показанной на рис. 3. Следует отметить, что для прямозонных полупроводников зависимость тун-

нельного тока сильно зависит от отношения $E_g^{3/2}/E_m$. Следовательно, данный механизм может быть представлен близкой к экспоненциальной зависимостью тока от приложенного напряжения. Напряженность электрического поля гетероперехода может быть найдена с использованием экспериментальных данных из выражения [9]: $E_m = [2eN_d(V_{bi} - V)/\varepsilon_2]^{1/2}$, здесь N_d — концентрация доноров, ε — диэлектрическая проницаемость материала и V_{bi} — встроенный потенциал p-n-гетероперехода. Результаты демонстрируют значительное отклонение в слабых электрических полях, которое увеличивается при высоких температурах. Такое поведение показывает, что туннельная компонента становится доминирующей в сильных полях и при низких температурах. Напряжение пробоя для данных структур, определенное при обратном темновом токе $2 \cdot 10^{-3}$ А, лежит в интервале 10-15 V при T = 80 К.

Исследование темновых токов в *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/N-GaAlAsSb гетеропереходах показало, что при высоких температурах и небольших прямых смещениях преобладает диффузионный механизм темнового тока, в то время как генерационно-рекомбинационный механизм прохождения тока является преимущественным при промежуточных температурах. При низких температурах ($T \le 150$ K) туннельный механизм токопрохождения является доминирующим как в прямом, так и обратном направлениях смещения. Исследования механизмов прохождения тока в гетероструктурах *p*-GaSb/*p*-GaInAsSb/N-GaAlAsSb закладывают базис в изготовление высокоэффективных быстродействующих с низкими значениями темновых токов фотодиодов для спектрального диапазона $1.5-3.0 \,\mu$ m.

Работа частично выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 07-02-01359а).

Список литературы

- [1] Mikhaylova M.P., Stoyanov N.D., Andreev I.A. et al. // Proc. SPIE. 6585. Editors: Baldini F., Homola J., Lieberman R., Miler M., 2007. P. 658526-(1–9).
- [2] Pirson R.N., Fletcher A.N. et al. // Analytical Chemistry. 1956. V. 28. P. 1228.
- [3] Troy T.L., Thennadil S.N. // J. Biomedical Optics. 2001. V. 6. N 2. P. 167.
- [4] Kincade K. // Laser Focus World. December 2003. P. 69-72.

- [5] Srivastava A.K., Zyskind J.L., Lum R.M. et al. // Appl. Phys. Lett. 1986. V. 49. P. 41.
- [6] Kunitsyna E.V., Andreev I.A., Mikhailova M.P. et al. // Proc. SPIE. 4340. Photoelectronics and Night Vision Devices. Ed. by Filachev A.M. 2000. P. 244–253.
- [7] Margaritondo G. // Electronic Structure of Semiconductor Heterojunctions (Acad. Publish.). 1988. P. 336.
- [8] Moll J.L. // Physics of Semiconductors N.Y.: McGraw Hill, 1964.
- [9] Milnes A., Feucht D.L. // Heterojunctions and Metal-Semiconductor Junctions New York: Acad. Press, 1972.